1. W1944-02

EPOXY RESIN COMPOSITION

Patent number:

JP61190521

Publication date:

1986-08-25

Inventor:

OTSUKA MASAHIKO; ISHIMURA SHUICHI;

YAMAMURA HIDEO

Applicant:

ASAHI CHEMICAL IND

Classification:

- international:

C08G59/40; C08G59/00; (IPC1-7): C08G59/40

- european:

Application number: JP19850029971 19850218 Priority number(s): JP19850029971 19850218

Report a data error here

Abstract of **JP61190521**

PURPOSE:To provide a one-pack type epoxy resin composition having excellent storage stability at normal temperature, curable in a short time by heating, and suitable as an adhesive, paint, electrically insulating material, etc., by surface-treating a powdery hardening agent to raise the melting point, and compounding the hardening agent to an epoxy resin. CONSTITUTION:The objective composition is composed of (A) an epoxy resin and (B) an epoxy resin hardener obtained by treating the surface of a powdery epoxy resin hardener having a melting point of 50-150 deg.C (e.g. m- phenylenediamine) with a surface-treating agent (e.g. formic acid) to raise the melting point of the agent by 5-50 deg.C. The amount of the hardener B is preferably 0.1-50pts.wt. per 100pts.wt. of the resin A.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 190521

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)8月25日

C 08 G 59/40

6946-4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

図発明の名称

エポキシ樹脂組成物

②特 願 昭60-29971

20出 頭 昭60(1985)2月18日

70発明者 80発明者 雅彦

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

砂発 明 者 石

秀一

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

79発明者 山村

英 夫

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大

塚

村

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

30代理人 弁理士星野 透

月 相 書

/. 発明の名称

エポキシ樹脂組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - (1)。 エポキシ樹脂と
 - (2)、 融点が 50~150℃の 粉末状ェポキシ樹脂用硬化剤に表面処理剤を加えて表面処理することによって、表面処理後の融点が表面処理前の融点に比べて 5~50℃高いェポキシ樹脂用硬化剤とからなるエポキシ樹脂組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は「成分型エポキン樹脂組成物に関するものである。さらに詳しく言えば、常温での貯蔵安定性がすぐれ、かつ加熱硬化条件において短時間で硬化してすぐれた硬化性能を与える「成分型エポキシ樹脂組成物に関するものである。

〔従来の技術〕

エポキン樹脂はその硬化物のすぐれた物性から接着剤、塗料、積層、注型等の多方面に用いられ

ている。現在一般に用いられているエポキシ樹脂は、使用時にエポキシ樹脂と硬化剤の2成分を温合する、いわゆる2成分型のもので化しる。
2成分型エポキシ樹脂は硬化剤を強化してある。
2成分型エポキシ樹脂と硬化剤を関で保管し、必要に応じて両者を計量・混合した後使用せればならないために、保管や取扱いが煩雑である。その上、可使時間が限られているため大量に混合してからため、保管や取扱いが増加に混合してある。
では、保管や取扱いが関係に混合している。
では、大量に使用する時は配合頻度がある。
とれら2成分型エポキシ樹脂は成物の人間の

決する目的で、これまでにいくつかの/成分型エボキシ樹脂組成物が提案されている。例えば、BFs・アミン盤体、アミン塩、ケチミン化合物、ジッアンジアミド等の潜在性硬化剤をエボキシ樹脂に配合したものがあるが、貯蔵安定性のすぐれているものは硬化に高温を必要とし、また比較的低温で硬化できるものは貯蔵安定性が劣るという欠点があり、実用上満足されるものではない。そのほか、エボキシ樹脂とアミン系硬化剤を混合し、

値ちに冷凍して反応の進行を停止させたもの、アシ系硬化剤をマイクロカブセル化してエポキン樹脂中に分散させたもの、モレキュラーシーで接触を抑制したもの等がある。冷凍型式のものは製造・保管のコストが著しくされの安定性が不十分で発力であり、製造コストも高く実用化に対して不安ない。そのよう、特殊な分野で使用されているにすぎない。 (発明が解決しようとする問題点)

とのように、従来提案されている / 成分型エポキン樹脂組成物はいずれる貯蔵安定性および硬化性に実用上の問題点を有しており、両性能のパランスのとれた / 成分型エポキン樹脂組成物の出現が大いに要望されていた。

本発明者らは、このような従来の/成分型エポキン樹脂組成物の持つ欠点を克服し、しかも/成分型としての利点を十分に生かすことができるエポキン樹脂組成物を開発すべく鉄意研究を重ね、

本発明に使用される第2成分の融点が10~150 での粉末状ェポキシ樹脂用硬化剤(以下要面処理 前硬化剤と略)は、50~150での融点の硬化剤を 粉砕することにより得られる。 要面処理前硬化剤 の融点が 50 で以下の場合、粉末状の表面処理前 硬化剤が貯蔵時に凝集し易く、取扱いが困難とな 本発明をなすに至つたものである。 [間 風点を解決するための手段]

すなわち本発明は、(1) ェポキシ樹脂と(2) 融点が 50~/50℃の粉末状ェポキシ樹脂用硬化剤に要面 処理剤を加えて要面処理することによつて、要面 処理後の融点が要面処理前の融点に比べて 5~50 で高いエポキシ樹脂用硬化剤とからなるエポキシ 樹脂組成物に関するものである。

以下に本発明にかかわるエポキシ樹脂組成物についてさらに詳細に説明する。

る。 /50で以上では目的とする短時間硬化が劣る。 硬化の容易性、貯蔵安定性の特にすぐれたものを 得るためにさらに好ましい融点は、 60~/20でで ある。 なか、本発明でいう融点とは、その物質の 群けはじめの態度を示す。 測定法は JIS K 0064 「化学製品の融点測定法」である。

融点が 50~150℃の硬化剂として、例えば、単体では、メタフェニレンジフェニルメタン等の方音 ンジアミン、ジアミノジフェニルメタンの方音 法アミン化合物、あるいは無水フタル酸、無水ギークロルフタル酸、無水ギークロルフタル酸、無水ギークロルフタル酸、無水デークロルフタル酸、無水デークロルフタル酸、血 水テトラハイドロフタル酸、無水ガイミダリール、 取等の酸無水物化合物、あるいはイミダリール、 では、メチルイミダリール、コール、ダ ゾール、ダールを物えどが挙げられる。

また、そのほかの例として、次に挙げるェポキン樹脂用硬化剤(A)、(A)と反応する化合物(B)との組合わせにより得られる融点 50~/50℃の反応生成

物でも、表面処理前硬化剤として使用できる。

仏はエチレンジアミン、ジエチレントリアミン、 トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタ ミン、ジエチルアミノブロビルアミン等の脂肪族 **すミン化合物、あるいはメタフェニレンジアミン、** ウエミノジフエニルメタン、 ジアミノジフエニル スルホン、ピスアミノメチルジフエニルメタン等 の芳香族アミン化合物、あるいは無水フォル酸、 紙水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、無水 ヘキサヒドロフタル酸、無水テトラヒドロフタル 酸、無水コハク酸、無水ジメチルコハク酸等のカ ルポン酸無水物化合物、あるいはアジピン酸ヒド ラジド、コハク数ヒドラジド、セバシン酸ヒドラ ジド、テレフタル酸ヒドラジド等のヒドラジド化 会物、あるいはジシアンジアミド、あるいは2-メチルイミダゾール、ユーエチルイミダゾール、 2 - イソプロピルイミダゾール、2 - ドデシルイ ミダゾール、ユーウンデシルイミダゾール、ユー フエニルイミダゾール、2-エチル・4-メチル イミダソール等のイミダソール化合物、あるいは

以上有するものがよい。アミノ基活性水素を1個 以上有するものとして、例えば、前述の融点が 50~150℃である芳香族アミン化合物、あるいは エチレンジアミンのエポキシ樹脂付加物、ジエチ レントリアミンのエポキシ樹脂付加物、トリエチ レンテトラミンのエポキシ樹脂付加物、テトラエ チレンベンタミンのエポキシ樹脂付加物、ヘキサ メチレンジアミンのエポキシ樹脂付加物、ジエチ ルアミノブロビルアミンのエポキシ樹脂付加物等 の脂肪族アミンとエポキシ樹脂の付加物、あるい は脂肪族アミンとジカルポン酸の縮合物等、ある いは脂肪族アミンのトリレンジインシアネート付 加物、脂肪族アミンのヘキサメチレンジイソシア オート付加物等のポリ尿素、あるいはコハク酸ヒ ドラジド、アジピン酸ヒドラジド、 ジシアンジア ミド等の変性体が挙げられる。3級アミノ基を1 個以上有するものとして、例えば、前述の触点が 50~/30℃であるイミダノール化合物、あるいは イミダゾール化合物とエポキシ樹脂の付加物、イ ミダゾール化合物のカルポン酸塩のエポキシ樹脂 イミダゾール化合物のカルボン酸塩等が挙げられる。

(B)は、コハク酸、アジピン酸、セパシン酸、フタル酸、テレフタル酸、ダイマー酸等のカルボン酸化合物、あるいはエタンスルホン酸、p - トルエンスルホン酸等のスルホン酸化合物、あるいはトリレンジイソシアネート、 4,41-ジフェニルメタンジイソシアネート、 ヘキサメチレンジイソシアネート 化合物、あるいは p - ヒドロキシスチレン樹脂、フェノール樹脂、エポキン樹脂等が挙げられる。

(A)と(B)との反応は従来公知の一般的合成方法で行なりことができ、 融点のコントロールも(A)と(B)の反応量をコントロールすることにより行なわれる

要面処理前硬化剤として融点が 50~/50℃である たち、適宜上述の硬化剤から選択を行を允ばよいが、好ましくは 表面処理前硬化剤の / 分子中にアミノ蒸活性水業を 2 個以上有するか、または表面処理前硬化剤の / 分子中に 3 級アミノ基を / 個

付加物、あるいはジメチルアミンのエポキン樹脂付加物、ジェチルアミンのエポキン樹脂付加物、ジブロピルアミンのエポキン樹脂付加物、ジ(ヒドロキンエチル)アミンのエポキシ樹脂付加物、ジ(ヒドロキンエチル)アミンのエポキシ樹脂付加物等の2級アミノ基を有する化合物とエポキシ樹脂との付加物等が挙げられる。これら硬化剤の反応は従来公知の一般的合成方法で行なうことができ、融点のコントロールも反応物の反応量をコントロールすることにより行なわれる。

これらの表面処理前硬化剤の中で、硬化の容易性、 貯蔵安定性が特にすぐれたものを得るためには、 表面処理前硬化剤の / 分子中にといった がんない がいまる イミダゾール 間以上有する イミダゾール () のかん ポン酸塩と、 / 分子中に / 個以上のエポキシ のカルポン酸塩と、 / 分子中に / 個以上のエポキシ を有するエポキシ 化合物と の付加 物 が 挙 られる。 使用される イミダゾール () ユーエチ

ルイミダゾール、ユーエチル・4 - メチルイミダ ソール、ユ・イソプロピルイミダゾール、ユーウ ンデシルイミダゾール、 2 - フェニルイミダゾー ル等とそのカルポン酸塩が挙げられる。カルポン 限としては、酢酸、乳酸、サリテル酸、安息香酸、 アジビン酸、フォル酸、クエン酸、酒石酸、マレ イン酸、トリメリツト酸等が挙げられる。また、 使用されるエポキシ化合物としては、プチルグリ シジルエーテル、ヘキシルグリシジルエーテル、 フェニルグリンジルエーテル、D-キシリルグリ シジルエーテル、グリンジルアセテート、グリシ ジルプチレート、クリシジルヘキソエート、クリ シジルペンソエート等のモノエポキシ化合物、も るいは本発明の第一成分で挙げたエポキシ樹脂が ある。すぐれた硬化性、貯蔵安定性を得るために はイミダゾール化合物としてユーメチルイミダゾ ール、あるいはユーエチルーチーメチルイミダゾ - ルから選ば与れた一つもしくはその混合物が好 ましく、また、エポキシ化合物としてはピスフェ ノールAとエピクロルヒドリンを反応して得られ

er to a

の容易性等から、好ましくは球状でないものがよい。 球状ではない形状を得るためには、機械的粉砕を行なえばよい。 例えば、 ハンマーミル粉砕機、ジェット粉砕機、ボールミル粉砕機等を使用すればよい。

るエポキシ樹脂が最も好ましい。

このイミダソール化合物とエポキン化合物の付加物の反応は従来公知の一般的方法で行なうことができる。 融点のコントロールも、イミダゾール化合物とエポキシ化合物の反応量をコントロールすることにより行なわれる。

本発明に使用される粉末状エポキシ樹脂用硬化 剤の粒度は特別に制限するものではないが、粒度 が大きすぎる場合硬化性を廻らせたり、硬化物の 物性を損なりことがある。好ましくは、平均粒径 よのμ以下であり、これより平均粒径が大きくなる と硬化物の物性において、耐薬品性、機械的強度 の低下を招く。最適には、5 μ以下である。

本発明でいり位度とは、日本粉体工業技術協会 個「農集工学」(昭和よ7年発刊)の表ー 4.4 中 に示される遠心広降法または広降法で測定される ストークス径を指すものとする。また、平均粒径 は、モード径を指すものとする。

本発明に使用される粉末状エポキシ樹脂用硬化剤の形状は特別に制限するものではないが、硬化

が挙げられる。好ましくは、 / 分子中イソシアネート 蕎を / 個以上有する化合物である。 特に好ましくはトリレンジイソシアネート、 あるいは 4.4° - ジフェニルメタンジイソシアネート から過ばれた一つもしくはその混合物であり、 貯蔵安定性、硬化性が非常にすぐれたものが得られる。

本発明において、表面処理的硬化剤に表面処理剤を加えて表面処理する方法としては、例えば、表面処理前硬化剤を溶解することのない溶剤に分散させ、表面処理剤を添加する方法、あるいは表面処理前硬化剤を気流中で洗動状態にしておき、表面処理剤を噴霧する方法等がある。

本発明において、表面処理後硬化剤の融点が表面処理前硬化剤の融点に比べてよ~50℃高くするとは、貯蔵安定性かよび硬化性の関係から非常に重要なことである。すなわち、表面処理後硬化剤の融点が表面処理前硬化剤の融点に比べてよて以下の場合、硬化性の面では表面処理前硬化が、目的とする貯蔵安定性の面で表面処理後硬化剤に改良がみられず更季

使用には耐えられない。 委面処理前後の融点差が 50 で以上の場合、 褒面処理後硬化剤の貯蔵安定 性は非常に良好なものとなるが、 砂化性に かいて 要面処理前砂化剤と比べ若しく劣つてしまう。 こ の融点の差は、 褒面処理前硬化剤かよび表面処理 剤の種類あるいはその添加量によりコントロール できる。砂化性、 貯蔵安定性から特に好ましい融 点差は 10~40で である。

本発明において、表面処理剤によつて形成される膜の厚みは、硬化性、貯蔵安定性の面から決定するものであるが、好ましくは 100~10000Å がよい。 1000Å 以下では貯蔵安定性が改良されず、10000Å 以上では硬化性において表面処理前硬化剤と比べ著しく劣つてしまう。 ここで質う膜の厚みは、表面処理後硬化剤をスライスした後、透過型電子面微鏡により 観察される。硬化性、貯蔵安定性から特に好ましい膜の厚みは、200~1000Åである。

本発明のエポキン樹脂組成物は、第/成分のエポキン樹脂に第2成分の表面処理後硬化剤を単に

て増量剤、補強剤、充てん剤をよび類料等を添加できる。例えば、コールタール、ガラス糠維、アスペスト糠維、ほう果糠維、炭素糠維、ロース 数 数 性けい 取塩、 重母、 アスペスト か、 スレン カーボンブラック、 グラフィート、 配 化 い で こ ない で ら れ ら は い ず れ も そ の 用 途 に 応 じ 有 効 に 用 い ら れ る。

本発明のエポキン樹脂組成物には、所望によつて有機溶剤、反応性希釈剤、非反応性希釈剤、変性エポキン樹脂等を添加できる。有機溶剤としては、例えば、トルエン、キンレン、メテルエチルケトン、メテルイソプチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル等が挙げられる。反応性希釈剤としては、例えば、ブチルグリンジルエーテル、N.N'ージクリンジル・ο・トルイジン、フェニルグリン

均一に混合することにより得られる。混合量は、硬化性、硬化物性の面から決定されるものであるが、好ましくはエポキシ樹脂 100重量 部に対して表面処理後硬化剤の1~50重量 部である。すなわち、 0.1 重量部未満であると十分な硬化性能を得るためには非常に時間を必要とし実用的でない。また、 50 重量部を超える場合エポキシ樹脂と混合した時、配合物の粘度が高くなる、硬化過程にかける発熱が大となり硬化のコントロールが困難になる等取扱いが煩雑となる。

本発明のエボキシ樹脂組成物には、所望によつて他種硬化剤を併用することができる。例えば、ジシアンジアミド、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、アジピン酸ヒドラジド、セバシン酸ヒドラジド、イソフタル酸ヒドラジド、テレフタル酸ヒドラジド、ジアミノジフェニルスルホン、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂等が挙げられる。

本発明のエポキシ樹脂組成物には、所望によつ

ジルエーテル、ステレンオキサイド、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ブロビレングリコールジグリシジルエーテル等が挙げられる。非反応性者釈剤としては、例えば、ジオクチルフタレート、石油系容別等が挙げられる。変性エボキシ樹脂としては、例えば、ウレタン変性エボキシ樹脂、ゴム変性エボキシ樹脂、アルキド変性エボキシ樹脂等が挙げられる。

[発明の効果]

このようにして得られた本発明のエポキシ樹脂組成物は、常温での貯蔵安定性にすぐれ、かつ従来の/成分型エポキシ樹脂組成物に比べその硬化性が非常に改良され、良好な性能を有する硬化物を与えるものである。

本発明のエボキシ樹脂組成物は、すぐれた硬化物性を与えるため、広い分野に利用できる。例えば、接着利関係において自動車分野ではヘッドライト、ガソリンタンクの接着、ボンネットなどの

以下例を挙げて本発明を説明するが、これらの例によつて本発明の範囲を制限されるものではない。例中の「部」は重量部を示す。

突施例/

2-メテルイミダソールと AER 330 (旭化成工業) 類別、ピスフェノール A 型エポキシ樹脂・エポキシ当量 185) との付加物(反応モル比 2:1)を約20メッシュ程度に租粉砕した後微粉砕し、平均粒径 4 μの表面処理前硬化剤を得た。(微粉砕はジェット粉砕機を使用した。以後断わらない

第 / 図からわかるように、融点差が 5~50℃である時、硬化性、貯蔵安定性ともにすぐれたエポャン樹脂組成物を与える。

組成物を作成したエボキン樹脂を AER 33/C (旭化成工葉桝製,ビスフェノール A型エボキシ 樹脂,エボキシ当量 191,加水分解性塩素 4000 mm) に替え、貯蔵安定性、硬化性を測定した。そ の結果を表ー1に示す。

表 - /

	AER 33/C *	AER33/L *
** 硬化性	1200/69	120C/24
*** 貯蔵安定性	30℃/3日	50℃/14日以上

- * 配合はエポキシ樹脂 1 0 0 部に対して、4,4-ジフエニ ルメタンジイソシアネートを3 部添加した表面処理後便 化剤 8 部である。
- ** 硬化性はゲルタイムを測定。ゲルタイムは各温度の鉄板 上に組成物のよりをのせ、糸ひきがたくなるまでの時間 を示す。
- *** 貯蔵安定性は各温度において組成物の粘度上昇が2倍以下の期間を示す。

限り微粉砕はジェット粉砕機を使用した。)このものの融点は フェロ である。

この要面処理前便化列100部をキッレンに分散させ、 40 ℃加熱提拌下に 4.41-ジフェニルメタンジイン 少丁ネートを 1~10部添加し、 姿面処理後便化列を AER 331 L 100部(旭化成工業蝴製・ピスフェノール A 型エボキシ樹脂,エボキシ当量 190。加水分解性塩素 300m; 以後断わらない限り組成物の作成はこの樹脂を使用)に対して、8部分散させ組成物を得た。

この表面処理後硬化剤の融点、組成物の硬化性、 貯蔵安定性と 4.4° - ジフェニルメタンジイソシア ネートとの添加量の結果を第 / 図に示す。

硬化性はせん断接着強度を測定した。硬化条件 / 40℃/30分、被着体は鉄一鉄である。

貯蔵安定性は、 \$0℃/7日放置後の組成物の粘度倍数を示した。

との表ー/の結果から、エポキシ樹脂の加水分解性塩素が硬化性、貯蔵安定性に大きく影響を及付するとがわかる。

また、粉砕工程においてジェット粉砕機を用いず、表面処理前硬化剤を一旦溶剤に溶解した後、噴霧乾燥し微粉末品にしたものを使用。このものの平均粒径は 3.8 μ で、顕微鏡観察によりほぼ完全に球形であることを確認した。

この實務乾燥品を同様に 4,4° - ジフェニルメダンジイソシアネートを 3 部版加し表面処理後硬化剤を得た。表ー2 にジェット粉砕品、 質得乾燥品の表面処理後硬化剤の硬化性、貯蔵安定性を示す。

麥 — 2

·	喷霧乾燥品*	ジェット粉砕品 *
硬化性(ゲルタイム)	1200/59	120C/25
貯菓安定性	50℃//48以上	50℃//4日以上

* 配合は、各々の表面処理後硬化剤 8 部を AER 33/Lを /00 部に分散させたものである。

との表ー』の結果から、粉末状の形状が硬化性

に影響を及ぼしていることがわかる。

4.4°・ジフェニルメタンジイソシアネートの旅加量を変化させた時の形成した膜の厚みを、透過型電子関微鏡により観察した。その結果を喪ー3に示す。

後 - 3

添加部数	膜の厚み (Å)
//	80~100
3	300 ~ 500
8	800 ~ /200

この表ー3の結果から、膜の厚みが硬化性、貯 蔵安定性に大きく影響を及ぼしていることがわか る。

実施例2

2-エチル・サーメチルイミダゾールと AER 661 (旭化成工業開製、ピスフェノール A 型ェポキン樹脂、エポキン当量 470) との付加物 (反応モル比 2 : 1) を約 2 0 メッシュ 程度に租 粉砕 した後微粉砕し、平均粒径 3.0 μ の表面処理前硬化

昇が 2 倍以下の期間を示す)

実施例 3

2 - ウンデシルイミダゾールと AER 330(旭化成工業開製、ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、エポキシ当量 / 8 s) との付加物(反応モル比 2 t /)を約 2 0 メツシュ程度に租粉砕した後微粉砕し、平均粒径 2.6 μ の装面処理前硬化剤を得た。このものの融点は 9 0 でである。

この要面処理前硬化剤 / 00部をトルエン / s0部 に分散させ、 4 0 C 加熱攪拌下にフェニルグリンジルエーテル s.0 部を添加した。 / 時間そのまま続け、その後評過し、減圧乾燥して表面処理された硬化剤を得た。このものの触点は / / s C である。

この硬化剤を AER 3 3 / / 0 0 部に対して、 6 部分 散させ組成物を得た。 この組成物を用いて、硬化 性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(ゲルタイム)

1000

10分

120C

3 分

٠..

剤を得た。とのものの触点は100℃である。

この要面処理前硬化剂 /00部をキシレン 200部 に分散させ、 5 0 C 加熱提拌下にコハク酸塩化物 4 部を添加した。 2 時間そのまま続け、その後系 を減圧しキシレンを除去し、要面処理後硬化剤と した。このものの触点は /25C である。

この硬化剤を A E R 3 3 / (地化成工業) 製 , ビスフェノール A 型エボキン樹脂 , エボキシ当量 / 8 9) / 0 0 部 に対して / 0 部分散させて組成物を得た。 この組成物を用いて、硬化性、貯蔵安定性を削定した。

硬 化 性(ゲルタイム)

1000

1 2.4

1200

4 5)

(グルタイムとは各温度の鉄板上に組成物を O. s タのせ、糸ひきがなくなるまでの時間を示す) 貯蔵安定性

250

6 カ月

50 C

/ 4 日

(貯蔵安定性とは各温度において組成物の粘度上

貯蔵安定性

2 5 °C

6カ月

50 C

/ 4 日

実施 例 4

2 - フェニルイミダゾールと DEN 431 (ダウケミカル社製・フェノールノポラック型ェポキシ樹脂, エポキシ当量 175) との付加物 (反応モル比2:1)を約20メッシュ程度に租粉砕した後微粉砕し、平均粒径 2.5 μ の 安面処 理 前硬化剂を得た。このものの融点は 105℃ である。

この硬化剤 100部をヘキサン 250部に分散させ、60 で加熱提拌下にキシリレンジイソシアホートを 3 部添加した。 1 時間そのまま続け、その後戸過し、減圧乾燥して装面処理された硬化剤を得た。このものの胎点は 120で である。

この硬化剤をAER331/00部に対して、/0部分散させて組成物を得た。この組成物を用いて、硬化性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(グルタイム)

1000

6 }}

/20° 23

貯蔵安定性

2 5 C

3カ月

50 C

7 B

実施例が

トリエチレンテトラミンと AER 66/との付加物 (反応モル比2:1)を約20メッシュ程度に租 粉砕した後微粉砕し、平均粒径 3.5 µ の姿面処理 前硬化剤を得た。このものの融点は85℃である。

この数粉末硬化剤 100部をヘキサン 200部に分散させ、25 ℃で提择下に 4,40 - ジフェニルメタンシイソシアネートを 3.5 部添加した。 3 時間そのまま続け、その後戸過し、放圧吃嫌して表面処理された硬化剤を得た。このものの融点は 103 ℃である。

この硬化剤をAER331 100部に対して、25 部分散させて組成物を得た。この組成物を用いて 硬化性、貯蔵安定性を測定した。

夜 化 性(ゲルタイム)

100C

129

比較例3

実施例 4 で使用したキシリレンジイソシアネートの添加量を 8 部にした時、 姿面処理後硬化剤の 融点は 160℃ であつた。

との硬化剤を AER 331 100 部に対して、 10 部分散させて組成物を得た。 この組成物の貯蔵安定性は実施例 4 と同じレベルであつたが、 その硬化性は ゲルタイムで 100℃/20分 と著しく劣つていた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、実施例1における、表面処理後硬化 剤の融点、組成物の硬化性、貯蔵安定性と 4.4" -ジフェニルメタンジイソシアネートの添加量との 関係を示すグラフである。

> 特許 出願人 旭化成工 業株式 会社 代理人 弁理士 星 野 透

/20℃ 6分

貯食安定性

6カ月

2 5 C 5 0 C

/ 4 日

比較例 /

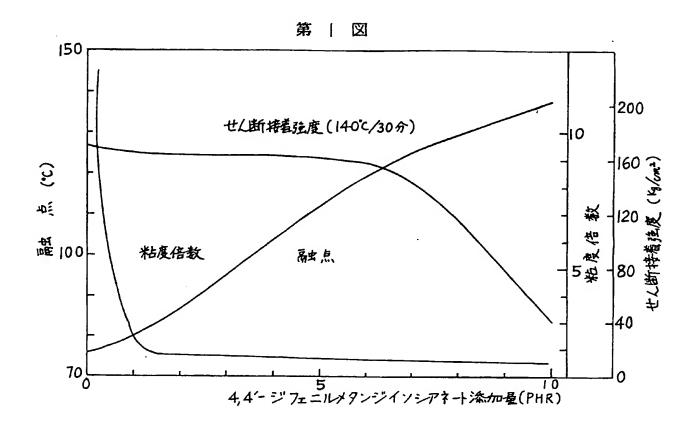
実施例 2 で使用したコハク最塩化物の添加量を / 部にした時、その表面処理後硬化剤の融点は / 0 3 でであつた。

この硬化剤をAER331 100 部に対して、10部分散させて組成物を得た。この組成物の貯蔵安定性を測定したところ、10ででは3時間で硬化してしまい、実施例1に比べ着しく劣つていた。

比較例 2

実施例 4 で使用したキシリレンジイソシアネートの添加量を 0.8 部 にした時、その表面処理後硬化剤の融点は 108℃であつた。

この硬化剤を AER 331 100 部に対して、 10 部分散させて組成物を得た。 この組成物の貯蔵安定性を測定したところ、 50 ででは 2 時間で硬化してしまい、実施例 3 に比べ著しく劣つていた。



手 梲 補 正 魯 (自発)

昭和60年4月2日

TEN I

特許庁長官 志 賀 学 殿

1. 事件の表示

四和 60 年 **特 許 回 37 2 9 9 7 1 号**

- 2. 発明の名称 エポキシ樹脂組成物
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

4. 代 理 人

住 所東京都新宿区四谷3丁目7番地かつ新ピル5B

郵便番号160 電話03-359-8530

K 7 (7534) 弁理士 星 野

5. 補正命令の日付 なし

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

明細書の「発明の詳細を説明」の欄

60..4. 3

8. 補正の内容 (別紙のとおり)

補正の内容

明細書の記載を次のとおり補正する。

(1) 第 6 頁12行~13行「無水ジメチルコハク酸等の酸無水物化合物、」を

「ジメチル無水コハク酸等のカルボン酸無水物化 合物、」と訂正する。

(2)第7頁11行~14行「無水ジメチルコハク酸等の・・・テレフタル酸ヒドラジド等」を

「ジメチル無水コハク酸等のカルボン酸無水物化合物、あるいはアジピン酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド等」と訂正する。

(2)第9頁14行~15行「コハク酸ヒドラジド、ア ジピン酸ヒドラジド、」を

「コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、」と訂正する。

③第13頁18行「酸無水物化合物」を「カルポン 酸無水物化合物」と訂正する。

(4)第15頁 9 行~10行「表面処理剤によって形成される膜の厚みは、」を

「表面処理前化合物に表面処理剤を加えて表面処理することによって、表面処理前化合物の表面に 腹が形成される。形成された膜の厚みは、」と訂 正する。

(5)第15頁18行の後19行の前に次の記載を挿入する。

「本発明において、表面処理前化合物と表面処理後化合物の融点差は、表面処理前化合物に膜が 形成されることによる見掛けの融点上昇のためで あると推定される。」

(6)第16頁11行~19行「 本発明のエポキシ樹脂 組成物には、・・・が挙げられる。」を

「本発明のエボキン樹脂組成物には、所望によって他種硬化剤を併用することができる。例えば、グアニジン化合物、芳香族アミン化合物、カルボン酸無水物化合物、ヒドラジド化合物等がある。使用されるグアニジン化合物としては、ジシアンジアミド、メチルグアニジン、エチルグアニジン、ブチルグアニジン、フェニルルグアニジン、トリメチルグアニジン、フェニル

ジヒドラジド、フタル酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド、
p-オキシ安息香酸ヒドラジド、サリチル酸ヒドラジド、フェニルアミノプロピオン酸ヒドラジド、マレイン酸ジヒドラジド等が挙げられる。又、その他の硬化剤として、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂等が挙げられる。」と訂正する。

(7)第20頁6行~7行

「AER331L 」を「AERX-2501 」と訂正する。

(8) 第20 頁 9 行~10 行「;以後断わらない限り組成物の作成はこの樹脂を使用」の記載を削除する。

(9)第21頁 4 行「AER331C 」を「AERX-2502 」と 訂正する。

00第21頁表— L の第 1 行の「AER331C 」を「AERX-2502 」と、「「AER331L 」を「AERX-2501 」と訂正する。

特許出願人 旭化成工業株式会社 代 理 人 弁理士 星 野 透 グアニジン、ジフェニルグアニジン、トルイルグ アニジン等が挙げられる。使用される芳香族アミ ン化合物としては、ジアミノジフェニルメタン、 ジアミノジフェニルスルホン、メタフェニレンジ アミン、パラフェニレンジアミン、ジアミノトル エン、ジアミノキシレン、ジアミノジフェニルア ミン、ジアミノジフェニル、ピス(3-クロル-4-アミノフェニル)メタン、ジアミノ安息香酸等が 挙げられる。使用されるカルボン酸無水物化合物 としては、無水フタル酸、無水トリメリット酸、 無水ピロメリット酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、 無水テトラヒドロフタル酸、無水-3- クロルフタ ル酸、無水-4- クロルフタル酸、無水ペンゾフェ ノンテトラカルボン酸、無水コハク酸、メチル無 水コハク酸、ジメチル無水コハク酸、無水ジクロ ルコハク酸、メチルナジック酸、ドデシル無水コ ハク酸、無水クロレンデック酸、無水マレイン酸 等が挙げられる。使用されるヒドラジド化合物と しては、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒ ドラジド、グルタル酸ジヒドラジド、セバシン酸